



(上接B91版)

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配(转增)比例不变,相应调整分配(转增)总额。如后续总股本(扣除拟用于证券回购的股份)发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案,根据实施结果适时变更注册资本,修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案不触及其他风险警示情形。相关指标如下表所示:

项目	2024年度	2023年度	2022年度
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,308,237.98	24,136,404.40	24,400,000.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	106,582,933.82	65,058,595.89	53,751,796.62
母公司期末未分配利润(元)	142,532,271.54	-	-
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	81,844,642.38	-	-
最近三个会计年度累计现金分红总额占最近三年末净资产(元)	否	-	-
最近三个会计年度累计现金分红总额占最近三年末营业收入(元)	75,131,108.78	-	-
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	81,844,642.38	-	-
现金分红比例(%)	108.94	-	-
现金分红比例(%)是否低于30%	否	-	-
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	915,264,400.22	-	-
最近三个会计年度累计研发投入金额是否占最近三年末营业收入(元)	1,586,678,888.25	-	-
最近三个会计年度累计研发投入占营业收入比例(%)	31.84	-	-
最近三个会计年度累计研发投入占营业收入比例(%)是否在15%以上	是	-	-
是否触及《科创板股票上市规则》第12.1条第一款(八)项规定的可被实施其他风险警示的情形	否	-	-

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2025年3月27日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过《2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策,董事会同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2025年3月27日召开第二届监事会第十六次会议,审议通过了《2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,监事会认为公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素,不会损害公司正常经营和长期发展,不存在损害公司及股东整体利益的情形,同意本次利润分配及资本公积转增股本方案的议案并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会  
2025年3月31日

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2025-015

## 炬芯科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,炬芯科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3301号)关于由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”,“保荐机构”)采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,050.00万股,发行价为每股人民币42.98元,共计募集资金131,089.00万元,坐扣承销和保荐费用9,042.09万元(不含增值税)后的募集资金为122,046.91万元,已由主承销商申万宏源承销保荐于2021年11月24日汇入本公司募集资金监管账户。扣除网上网下发招股说明书印刷费、会计师事务所费、律师费、评估费及发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,560.30万元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为119,486.61万元。上述募集资金到账情况经北京天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2021]71-124号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日,公司募投项目实际使用募集资金39,720.59万元,回购股份3,226.04万元(含交易费用),募集资金余额为56,439.72万元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额)。公司2024年度募集资金使用情况如下:

项目	序号	金额
募集资金净额	A	119,486.61
项目投入	B1	23,434.54
银行存款利息及除银行手续费外的净额	B2	2,691.93
支付的分红净额	B3	719.73
用募集资金永久补充流动资金	B4	25,000.00
用募集资金支付利息	B5	138.95
用募集资金支付利息	C1	16,266.05
银行手续费及理财收益扣除银行手续费等的净额	C2	2,614.82
收到的理财利息	C3	475.82
支付的利息	C4	162.60
超募资金永久补充流动资金	C5	-
用超募资金支付利息	C6	3,067.09
项目投入	D1=D1+C1+C3	39,720.59
用超募资金支付利息	D2=D2+C2	5,306.45
项目投入	D3=D3+C3+C5	406.71
超募资金永久补充流动资金	D4=D4+C4	25,000.00
用超募资金支付利息	D5=D5+C6	3,284.04
总计募集资金净额	E=A-D1-D2-D3-D4-D5	56,439.72
支付利息净额	F	56,439.72
差异	G=E-F	-

注:垫付的利息是指受让大额存单预付的对应利息;收到的垫付利息是指大额存单到期收回前期预付的利息。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《炬芯科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构申万宏源承销保荐股份有限公司珠海分行、平安银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,同时,本公司及子公司合肥炬芯智能科技有限公司(以下简称“合肥炬芯”)、申万宏源承销保荐银行与招商银行股份有限公司珠海分行、交通银行股份有限公司珠海分行、平安银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司及合肥炬芯在使用募集资金时已经严格遵

照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,本公司有7个募集资金专户,16个募集资金理财账户,1个股份回购专户,募集资金存放情况如下:

序号	开户行	账号	余额	备注
1	招商银行	65090801210888	2,016,482.95	募集资金专户
2	交通银行	4440009101300650586	12,471.95	募集资金专户
3	建设银行	430909606010000000000	3,107,967.75	募集资金专户
4	工商银行	4440009101300613099	1,286,652.99	募集资金专户
5	中信银行	813109101290132565	86,761,527.88	募集资金专户
6	招商银行	650907909100125	621,012.60	募集资金专户
7	平安银行	15085785600076	683,209.59	募集资金专户
8	厦门国际	8017100001018828	28,563.11	募集资金理财账户
9	民生银行	0002810001015643	551.74	募集资金理财账户
10	民生银行	640637871	-	募集资金理财账户
11	华商银行	211282517930000000	3,718.97	募集资金理财账户
12	工商银行	200202709100053165	124.44	募集资金理财账户
13	广发银行	95088022425000020	6,665.56	募集资金理财账户
14	浦发银行	186100780100000222	2,272.75	募集资金理财账户
15	民生银行	15284199808809	2,136.38	募集资金理财账户
16	招商银行	6000566100111880	4,815.78	募集资金理财账户
17	中信银行	2015051546	-	募集资金理财账户
18	中信证券	88704200116	-	募集资金理财账户
19	招信证券	250002020773	-	募集资金理财账户
20	广发证券	313115586	-	募集资金理财账户
21	国泰君安证券	252789	-	募集资金理财账户
22	招商证券	6067801488	-	募集资金理财账户
23	中国银河证券	339093011752	-	募集资金理财账户
24	中国银河证券	35100000825	96,537.151.79	股份回购专户
合计				

注:1.该表合计金额与实际结余募集资金56,439.72万元相差46,786.00万元,系用于购买未到期的大额存单、收益凭证及结构性存款。

2.开立了中信银行珠海体育中心支行(账号:81109011013201323380)的募集资金专户对应的募投项目“研发中心建设项目”已于2024年7月按计划实施完成,且账户中的募集资金已全部使用完毕,便于公司资金账户管理,公司于2024年8月22日注销该账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币39,720.59万元,募集资金具体使用情况详见附件:募集资金使用情况对照表。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

(1)公司研发中心建设项目与发展与科技储备基金不单独核算经济效益,对公司间接产生经济效益。研发中心建设项目及发展与科技储备基金将应用于公司现有主营业务为基础,围绕未来战略规划,科学布局研发方向,进一步提升产品实力,增强公司技术创新实力。

(2)超募资金永久补充流动资金无法单独核算效益,其项目成果体现在缓解公司资金压力、降低财务风险。

(3)股份回购项目无法单独核算效益。

(二)募集资金先期投入及置换情况

2022年4月21日,公司召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》,为提高运营资金管理效率,在不影响募投项目正常进行的前提下,使用最高不超过人民币65,000.00万元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环使用使用资金。

截至2024年12月31日,公司使用闲置募集资金已购买未到期的大额存单,结构性存款及收益凭证情况如下:

受托方	产品名称	委托理财金额	产品类型	起息日	到期日
平安银行	大额存单	1,300.00	保本浮动收益型	2022/11/6	2025/1/6
平安银行	大额存单	1,000.00	保本浮动收益型	2023/3/2	2025/1/6
平安银行	大额存单	1,000.00	保本浮动收益型	2024/7/24	2025/1/6
华商银行	大额存单	2,000.00	保本浮动收益型	2024/6/21	2027/6/21
华商银行	大额存单	2,000.00	保本浮动收益型	2024/9/26	2027/9/26
招商银行	大额存单	4,000.00	保本浮动收益型	2023/2/23	2026/2/23
招商银行	大额存单	2,000.00	保本浮动收益型	2023/9/28	2025/1/13
招商银行	大额存单	2,000.00	保本浮动收益型	2023/12/18	2026/12/18
招商银行	大额存单	2,000.00	保本浮动收益型	2023/12/29	2026/12/29
厦门国际	大额存单	1,000.00	保本浮动收益型	2025/5/19	2027/5/19
厦门国际	大额存单	1,000.00	保本浮动收益型	2025/5/20	2027/5/20
厦门国际	大额存单	1,000.00	保本浮动收益型	2025/5/23	2027/5/23
厦门国际	大额存单	1,000.00	保本浮动收益型	2025/5/24	2027/5/24
招商银行	大额存单	2,000.00	保本浮动收益型	2025/2/13	2025/2/13
交通银行	大额存单	2,500.00	保本浮动收益型	2023/2/15	2025/2/21
玉山银行	结构性存款	2,000.00	保本浮动收益型	2024/10/15	2025/2/17
玉山银行	结构性存款	2,800.00	保本浮动收益型	2024/9/10	2025/1/10
玉山银行	结构性存款	1,800.00	保本浮动收益型	2024/11/12	2025/1/12
中国银河证券	收益凭证	2,000.00	保本浮动收益型	2024/11/16	2025/11/16
中国银河证券	收益凭证	1,000.00	保本浮动收益型	2024/7/18	2025/1/18
中信财富证券	收益凭证	1,000.00	保本浮动收益型	2026/8/29	2025/8/26
中信证券	收益凭证	255.00	保本浮动收益型	2024/10/10	2025/1/8
中信证券	收益凭证	2,000.00	保本浮动收益型	2024/11/26	2025/2/24
中信证券	收益凭证	821.00	保本浮动收益型	2024/12/23	2025/3/5
中信证券	收益凭证	2,018.00	保本浮动收益型	2024/12/11	2025/2/11
中信证券	收益凭证	1,000.00	保本浮动收益型	2025/2/27	2025/2/27
中信证券	收益凭证	1,500.00	保本浮动收益型	2024/9/12	2025/1/12
中信证券	收益凭证	590.00	保本浮动收益型	2024/11/22	2025/2/20
合计		86,786.00			

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2024年4月24日,公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议案》,同意使用合计人民币12,171.18万元的超募资金增加公司募集资金投资项目的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额,并相应调整“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”和“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”的实施期限,将上述募投项目预计达到可使用状态的日期调整至2025年12月。

2024年12月26日,公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,同意公司使用不超过40,936.87万元人民币的超募资金(含利息及资金管理费用)用于投资建设新项目,并根据项目建设进度分批投入。上述议案已经2025年1月14日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。具体项目名称及对应的投入金额如下:

# 信息披露

序号	项目名称	投资总额	拟使用超募资金金额
1	新一代智能蓝牙芯片研发及产业化项目	18,103.74	18,103.74
2	新一代智能蓝牙芯片研发及产业化项目	16,917.56	16,917.56
3	研发中心建设项目	13,908.57	13,908.57
合计		40,936.87	40,936.87

单位:人民币万元

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2023年8月22日,公司召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份,用于员工持股计划及股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币2,650.00万元(含),不超过人民币5,300.00万元(含),自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内购完。报告期内,公司已完成本次回购,累计回购公司股份1,317,978股,占公司总股本的比例为0.902%,支付的资金总额为人民币3,226.04万元(含交易费用)。

2023年10月26日,公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用人民币1,400.00万元的募集资金对全资子公司合肥炬芯进行增资,用于实施募投项目“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”和“发展与科技储备基金”。报告期内,公司已完成对合肥炬芯的增资和相应的工商变更。

2024年6月21日,公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》,同意使用合计不超过人民币3,000.00万元的募集资金向全资子公司合肥炬芯提供无息借款用于实施募投项目。报告期内,已累计提供借款480.00万元。

2024年9月23日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份,用于员工持股计划及股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币2,250.00万元(含),不超过人民币4,500.00万元(含),回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。截至2024年12月31日,公司尚未开始实施回购。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募投资金投资项目情况

本公司2024年年度募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司2024年年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,及时披露募集资金使用情况,不存在募集资金使用和管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为,炬芯科技公司管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《证监会公告[2022]15号》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》(上证发[2023]194号)的规定,如实反映了炬芯科技公司募集资金2024年度存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为,公司2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规定的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会  
2025年3月31日

附件

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位:炬芯科技股份有限公司 金额单位:人民币

编制单位:炬芯科技股份有限公司		金额单位:人民币							
募集资金总额		131,089.00	本年度投入募集资金总额	19,353.14					
变更用途的募集资金总额		不适用	已累计投入募集资金总额	67,946.63					
变更用途的募集资金总额比例		不适用							
承诺投资项目	是否已变更项目(含募集资金用途变更)	募集资金承诺总额	调整后募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额与承诺募集资金总额的差额	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目	否	12,171.18	21,855.61	21,855.61	-9,684.43	-	-	-	-
面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目	否	6,720.87	7,738.34	7,738.34	-1,017.47	-	-	-	-
研发中心建设项目	否	5,751.05	5,751.05	5,751.05	-	-	-	-	-
发展与科技储备基金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-
超募资金永久补充流动资金	不适用	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-
超募资金支付利息	不适用	3,284.04	3,284.04	3,284.04	-	-	-	-	-
尚未投入投资的超募资金	不适用	43,935.57	43,935.57	-	-43,935.57	-	-	-	-
合计	119,486.61	119,486.61	119,486.61	119,486.61	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(含募集资金用途变更)		不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2024年公司使用募集资金置换预先投入自筹资金支付募投项目资金8,571.99万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。							
用闲置募集资金支付收购资产情况		1)公司于2024年12月12日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币65,000.00万元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环使用使用资金。							
对募集资金投资项目进行投资,投资相关产品情况		公司于2024年12月12日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币65,000.00万元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环使用使用资金。							
用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		公司于2024年8月22日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议案》,同意公司使用合计人民币12,171.18万元的超募资金增加公司募集资金投资项目的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加11,160.91万元的投资金额,在“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”中增加1,010.27万元的投资金额。							